



Memoria RAM DDR4 / 16 GB / 3200 MHz / CL19 / UDIMM 288 Pines / XMP 2.0 / Disipador Armor

SKU: HS-C416-U322Z/16G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias RAM

\$3,114.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Memoria DDR4 de 16 GB operando a 3200 MHz con factor de forma UDIMM de 288 pines, diseñada para estaciones de trabajo y configuraciones de gaming de alto rendimiento. Incorpora disipador térmico Armor de aluminio que mantiene la estabilidad del sistema bajo cargas sostenidas, evitando la reducción de frecuencia por temperatura. Soporta perfil Intel XMP 2.0 para configuración automática de parámetros de overlocking desde la BIOS, eliminando ajustes manuales de voltaje y latencia. Con latencia CAS 19 y ancho de banda de 25.6 GB/s, ofrece respuesta predictiva en escenarios de multitarea intensiva, edición de video 4K multicapa y ejecución simultánea de aplicaciones exigentes. Compatible con plataformas Intel y AMD recientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 16 GB <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: DDR4 <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 3200 MHz <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia CAS: CL19 <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: UDIMM de 288 pines <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil XMP: Intel XMP 2.0 <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Disipador térmico: Armor de aluminio <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura máxima de operación: 85 °C <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de banda: 25.6 GB/s <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Plataformas Intel y AMD recientes <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Orientación de uso: Gaming extremo, edición 4K, workstation </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 3200 MHz <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia CAS: CL19 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de banda: 25.6 GB/s <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Overclocking: Intel XMP 2.0 </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: UDIMM 288 pines <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Disipador: Armor de aluminio <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura máxima: 85 °C <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color del disipador: Morado </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de memoria DDR4 16 GB Armor Series </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Overclocking automático vía Intel XMP 2.0 sin configuración manual
Característica 2	Disipador de aluminio Armor que previene throttling térmico bajo carga sostenida
Característica 3	Latencia CL19 para respuesta inmediata en multitarea pesada y edición 4K
Característica 4	Ancho de banda de 25.6 GB/s para flujos de trabajo de gaming y workstation
Característica 5	Compatibilidad dual Intel y AMD en plataformas de reciente generación
Característica 6	Formato UDIMM de 288 pines para instalación estándar en desktops